



广东风华高新科技股份有限公司

Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co., Ltd.

地址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子城 526020

Tel: 0758-2865099 2865348 Fax: 0758-2865568

招 标 公 告

广东风华高新科技股份有限公司受下属控股子公司广东省粤晶高科股份有限公司委托，拟对半导体封装设备进行招标，欢迎满足条件的供应商参与投标。

一、项目名称：半导体封装设备

二、招标项目简要说明： 半导体封装设备一批

三、投标供应商资格要求

- 1、投标人是取得营业执照的合法经营单位；
- 2、具有履行合同所需的资金、设备、配套设施、人员、企业信誉、从业经验、技术资质和其它能力；
- 3、若投标人为设备制造厂商的代理，则必须有制造厂商的授权代理书；同一制造厂家只允许一家代理商参与投标；
- 4、投标人近 1 年需有同类项目成功销售案例，以合同或中标通知书复印件加盖公章为准；
- 5、投标人近三年内在国内招投标活动中未发生骗取中标和严重违约，无涉及商业贿赂等相关违规、违纪、违法行为；
- 6、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；
- 7、具有管理体系认证等资格书的，也请复印加盖公章一并提供。

四. 招标文件的发售信息：

4.1 招标文件获取时间：2011 年 8 月 12 日至 2011 年 8 月 22 日，每日正常工作上午 8：00 时至 11：30 时，下午 14：00 时至 17：45 时（北京时间）。

4.2 招标文件获取地点：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业园 1#楼 8 楼

五. 投标文件的递交：

5.1 投标截止时间：2011 年 8 月 22 日 17:45 时（北京时间）。

六、开标有关信息：

6.1 开标地点：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业园 1#楼 1 楼会议室

七、联系方式：

地 址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业园 1#楼 8 楼

联系人：陈建坤 詹美娇 刘淑琴

邮 编：526020

电 话：0758-2865569/2865099 /2865098

传 真：0758-2865568

广东风华高新科技股份有限公司
采购管理中心

2011 年 8 月 12 日